

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Старший инженер 512 ВП МО РФ

А.Р. Чириченко

« 13 »

2019г.

Заместитель директора  
по инновационной деятельности  
НПК «Технологический центр»

Б.Г. Снидар

« 13 » 11

2019г.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

5529TP054, 5529TP054A

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТ

ГАВЛ.431268.016Д1

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1787				

Главный конструктор изделия

« 13 » 11 2019г.

НАЗНАЧЕНИЕ, СХЕМО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ,

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Микросхемы интегральные 5529TP054, 5529TP054A представляют собой многофункциональные цифровые матрицы, выполненные по полупроводниковой технологии на МОП-транзисторах.

Микросхемы предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения. Количество элементов в схеме электрической (количество эквивалентных вентилей), не менее - 3200000 (800000).

Конструктивное исполнение для микросхемы 5529TP054 в корпусе МК 4248.144-3 приведено на рисунке 1, для микросхемы 5529TP054A в корпусе МК 4247.100-3 приведено на рисунке 2.

Схема электрическая структурная микросхемы представлена на рисунке 3. Схема электрическая структурная периферийной ячейки приведена на рисунке 4.

Электрические параметры микросхемы приведены в таблице 1. Предельные и предельно-допустимые значения электрических режимов эксплуатации микросхемы приведены в таблице 2.

Таблицы назначения выводов микросхем приведены в картах заказа соответствующих регистрационных номеров.

Пример обозначения микросхем при заказе (в договоре на поставку):

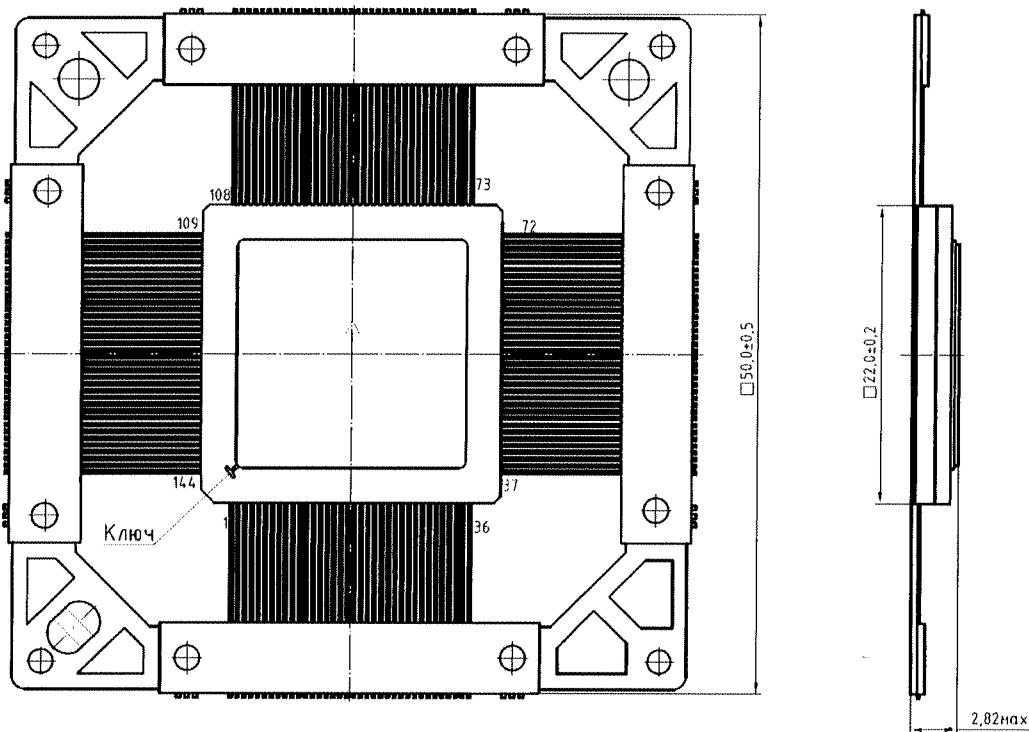
- микросхема 5529TP054-X<sup>1)</sup> – АЕНВ.431260.290ТУ, корпус МК 4248.144-3, карта заказа<sup>2)</sup>;
- микросхема 5529TP054A-X<sup>1)</sup> – АЕНВ.431260.290ТУ, корпус МК 4247.100-3, карта заказа<sup>2)</sup>;

<sup>1)</sup> X – Регистрационные номера карт заказа (цифровые или буквенно-цифровые коды), указанные в обозначении полузаизных микросхем на основе БК в соответствии с АЕНВ.431260.290ТУ.

<sup>2)</sup> Децимальные номера карт заказа в соответствии с АЕНВ.431260.290ТУ.

Перв. примен.	ГАВЛ.431268.016		
Справ. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Инв. № подл.	<i>ГАВЛ.431268.016</i>		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Астахова	<i>Р.А.</i>	03.11.19
Пров.	Тикашкин	<i>В.П.</i>	13.11.19
Н. контр.	Казаков	<i>А.Н.</i>	03.11.19
Утв.	Денисов	<i>А.Н.Д.</i>	03.11.19
ГАВЛ.431268.016Д1			
Микросхемы интегральные 5529TP054, 5529TP054A Справочный лист			
		Лит.	Лист
		A	2
			30

## КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Знак чувствительности микросхем к СЭ обозначен равносторонним треугольником ( $\Delta$ ). Первый вывод микросхемы находится в левом нижнем углу корпуса. Левый нижний угол определяется по фаске на корпусе. Первым выводом является левый нижний вывод корпуса. Нумерация выводов – против часовой стрелки.

Нумерация выводов показана условно.

Рисунок 1 – Микросхема интегральная 5529TP054

Корпус МК 4248.144-3

Металлокерамический

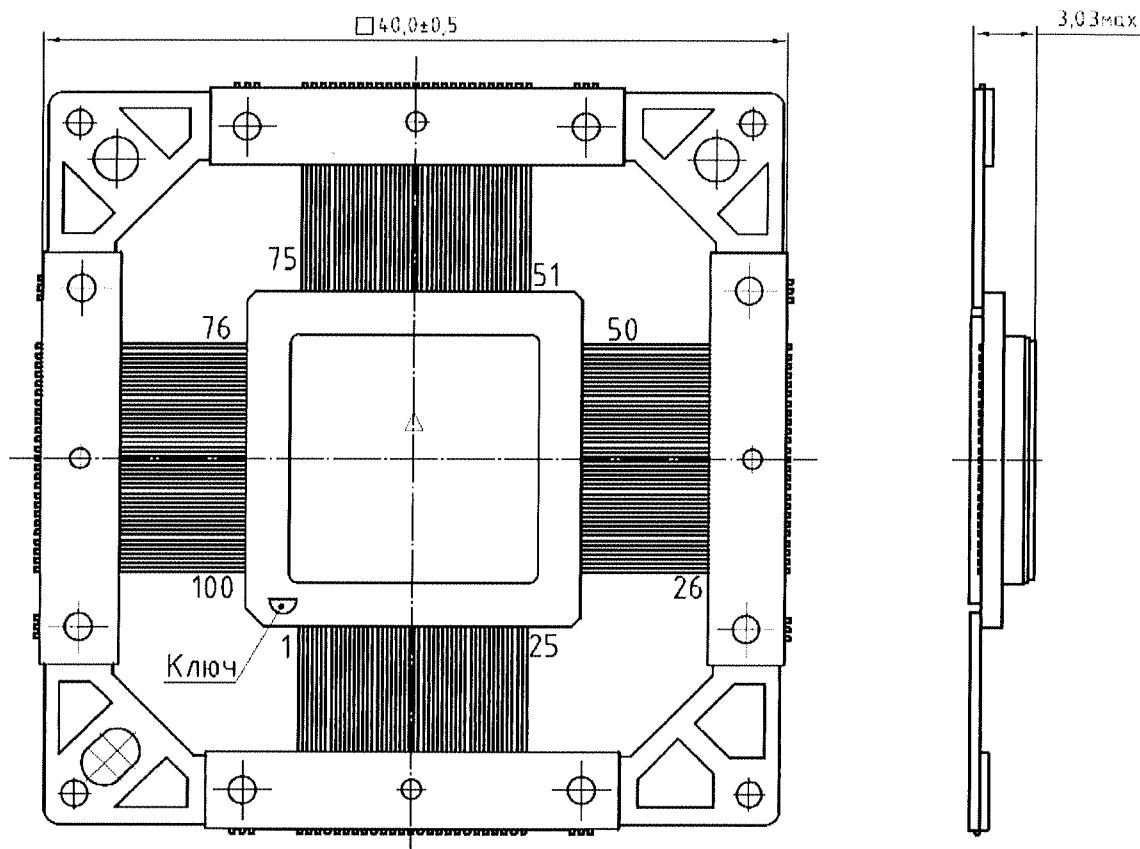
Материал покрытия выводов: золото

Общее содержание драгметаллов в готовом изделии соответствует данным этикетки ГАВЛ.431268.016ЭТ.

Масса микросхемы не должна превышать 7,5 г.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1777	Изм. 01.01.00			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.016Д1	Лист
						3



Знак чувствительности микросхемы к СЭ обозначен равносторонним треугольником ( $\Delta$ ). Первый вывод микросхемы находится в левом нижнем углу корпуса. Левый нижний угол определяется по фаске на корпусе. Первым выводом является левый нижний вывод корпуса. Нумерация выводов – против часовой стрелки.

Нумерация выводов показана условно.

Рисунок 2 – Микросхема интегральная 5529TP054А

Корпус МК 4247.100-3

Металлокерамический

Материал покрытия выводов: золото

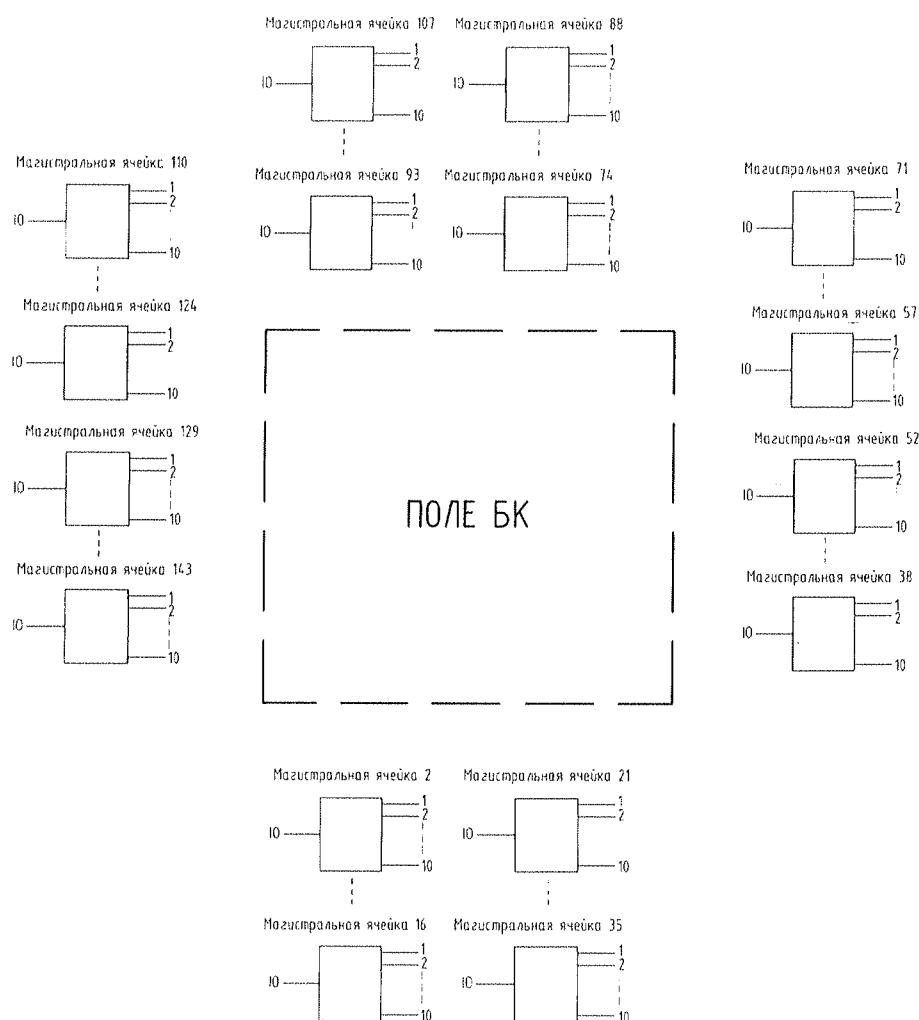
Общее содержание драгметаллов в готовом изделии соответствует данным этикетки ГАВЛ.431268.016-01ЭТ.

Масса микросхемы не должна превышать 5,5 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
13294	Одобр. от. №.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.016Д1	Лист
						4

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



1. Нумерация выводов ячеек приведена условно. Обозначения выводов приведены в соответствующей регистрационному номеру карте заказа.
2. Нумерация ячеек поля соответствует номеру столбца ячеек в поле микросхемы и порядковому номеру в столбце.
3. Магистральные ячейки 1, 18, 19, 36, 54, 55, 73, 90, 91, 108, 126, 127 (на схеме не показаны) соответствует контакту «Земля».
4. Магистральные ячейки 17, 20, 37, 53, 56, 72, 89, 92, 109, 125, 128, 144 (на схеме не показаны) соответствует контакту «Питание»

Рисунок 3 - Схема электрическая структурная микросхем 5529TP054, 5529TP054A

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1727	Дж. А. А.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.016Д1	Лист

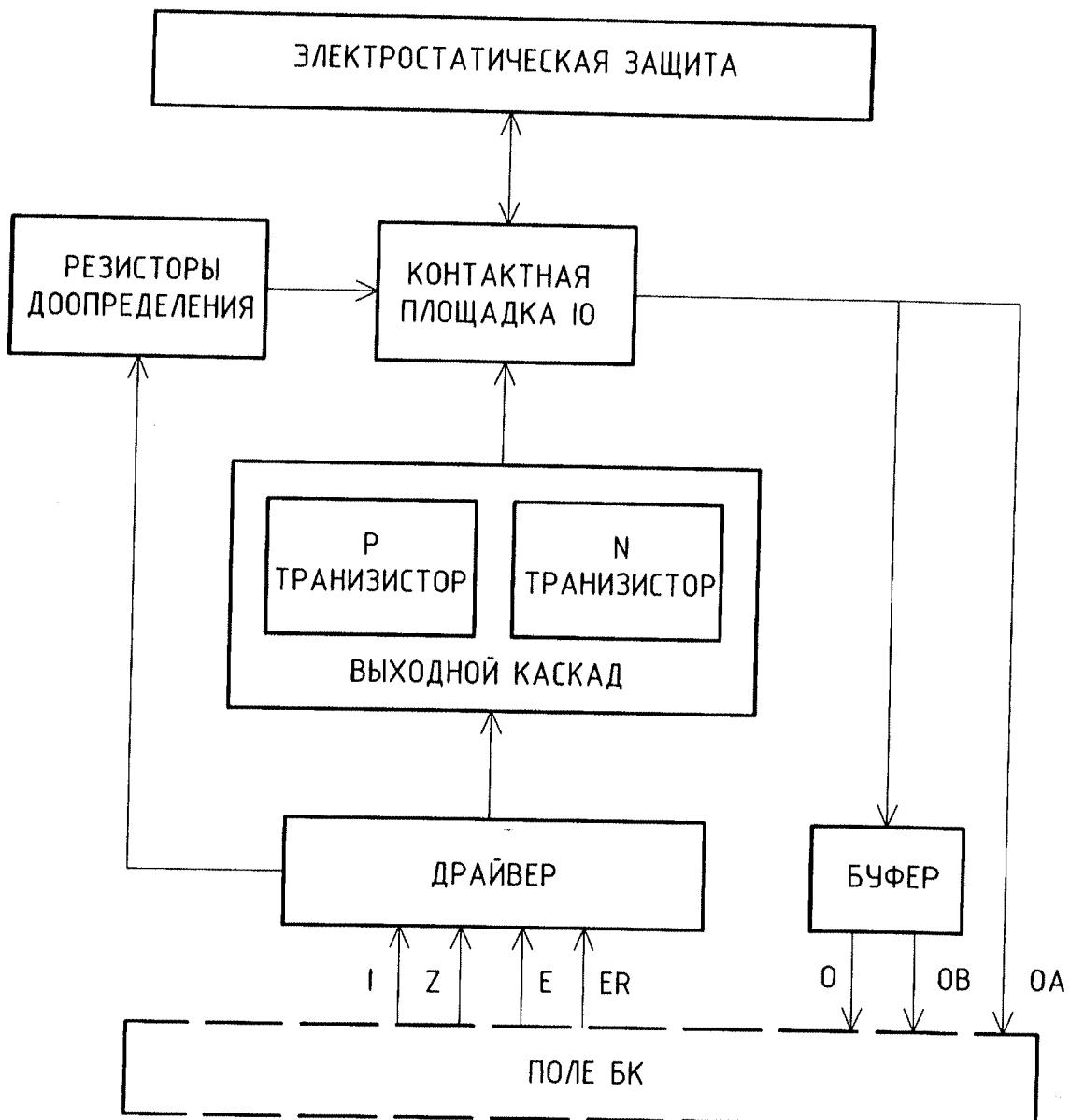


Рисунок 4 – Схема электрическая структурная периферийной ячейки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата
13274	<i>Лит. А. А. А.</i>		

Лист

6

ГАВЛ.431268.016Д1

# ДОПУСТИМЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Механические факторы

1 Синусоидальная вибрация	
Диапазон частот, Гц	1 – 5000
Амплитуда ускорения, м/с <sup>2</sup> (g)	400 (40)
2 Удары одиночного действия в любом направлении	
Амплитуда пикового ударного ускорения, м/с <sup>2</sup> (g)	15000 (1500)
Длительность действия ударного ускорения, мс	0,1 – 2,0
3 Удары многократного действия в любом направлении	
Амплитуда пикового ударного ускорения, мс (g)	1500 (150)
Длительность действия ударного ускорения, мс	1 – 5
4 Линейное ускорение в любом направлении	
Амплитуда линейного ускорения, м/с <sup>2</sup> (g)	5000 (500)
5 Акустический шум	
Диапазон частот, Гц	50 – 10000
Уровень звукового давления (относительно 0,00002 Па), дБ	170

## Климатические факторы

1 Атмосферное пониженное рабочее давление, Па (мм рт. ст.)	1,3x10 <sup>-4</sup> (10 <sup>-6</sup> )
2 Повышенное рабочее давление, кПа(мм рт. ст.)	294(2205)
3 Повышенная температура среды: рабочая, °C	+ 85
предельная, °C	+ 125
4 Пониженная температура среды: рабочая, °C	минус 60
предельная, °C	минус 60
5 Смена температур: от пониженной предельной температуры среды, °C	минус 60
до повышенной предельной температуры среды, °C	+ 125
6 Повышенная относительная влажность при 35°C, %	98*

Вид исполнения по ГОСТ РВ 20.39.414.1

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
1447	Лист 10.07.2016			

ГАВЛ.431268.016Д1

Лист

7

7	Атмосферные конденсированные осадки (роса, иней)	*
8	Соляной (морской) туман	*
9	Плесневые грибы	
10	Статическая пыль	**
11	Контрольные среды (среды заполнения), объемная доля компонентов контрольной среды, %	
	гелиево-воздушная	90
	аргоно- воздушная	90
	аргоно- азотная	90

\*Соответствие микросхем данному требованию обеспечивается при условии их многослойного лакового покрытия в составе аппаратуры.

\*\*Требования по устойчивости к воздействию статической пыли не предъявляются.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ИЧФ	Ред. ИЧФ.00			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					ГАВЛ.431268.016Д1

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон напряжения питания  $U_{CC}$  микросхем должно быть от 2,70 В до 3,63 В.

### ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Таблица 1 – Электрические параметры микросхем при приёмке и поставке

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды <sup>1)</sup> , С
		не менее	не более	
1 Выходное напряжение низкого уровня, В при $U_{CC}=2,7$ В, $I_{OL}$ от 1 до 12,0 мА	$U_{OL}$	-	0,3	+25±10 -60 +85
2 Выходное напряжение высокого уровня, В при $U_{CC}=2,7$ В, $I_{OH}$ от 1 до 12,0 мА	$U_{OH}$	$U_{CC}-0,3$	-	+25±10 -60 +85
3 Ток потребления статический, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$ , $U_{IL}=0$ В	$I_{CC}$	-	10,0 <sup>2)</sup> 30,0 <sup>2)</sup>	+25±10 -60 +85
4 Токи утечки низкого и высокого уровней на выходе, мкА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$ , $U_{IL}=0$ В	$I_{ILL}, I_{ILH}$	-1,0 -3,0	1,0 3,0	+25±10 -60 +85
5 Выходной ток низкого и высокого уровней в состоянии «Выключено» на выводах выход (вход/выход), мкА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{OZH}(U_{IOZH})=U_{CC}$ , $U_{OZL}(U_{IOZL})=0$ В	$I_{OZL}, I_{OZH}$	-1,0 -3,0	1,0 3,0	+25±10 -60 +85
6 Ток доопределения внешнего вывода до низкого уровня, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$ , $U_{IL}=0$ В	$I_{RL}$	0,005	2,0	+25±10 -60 +85
7 Ток доопределения внешнего вывода до высокого уровня, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$ , $U_{IL}=0$ В	$I_{RH}$	0,005	2,0	+25±10 -60 +85

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1784	17.07.00			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.016Д1	Лист
						9

Окончание таблицы 1

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды <sup>1)</sup> , С
		не менее	не более	
8 Время задержки на вентиль <sup>3)</sup> , пс при $U_{CC}=3,63$ В, $C_L \leq 150$ пФ	$t_{DB}$	-	60,0	+25±10
			100,0	-60
				+85
9 Входная ёмкость, пФ	$C_I$	-	7,0	+25±10
			10,0	-60
				+85
10 Выходная ёмкость, пФ	$C_O$	-	7,0	+25±10
			10,0	-60
				+85
11 Ёмкость входа/выхода, пФ	$C_{I/O}$	-	7,0	+25±10
			10,0	-60
				+85

<sup>1)</sup> Погрешность задания температуры составляет ± 3 °С.

<sup>2)</sup> Значения могут быть уточнены в карте заказа.

<sup>3)</sup> В карте заказа могут устанавливаться другие динамические параметры с указанием метода контроля.

### ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 2 – Предельно-допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации микросхем

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
1 Напряжение питания, В	$U_{CC}$	2,7	3,63	-0,4	4,0
2 Напряжение, прикладываемое к выводу закрытой микросхемы, В	$U_{OZ}$	0,0	$U_{CC}$	-0,4	$U_{CC}+0,4$ , но не более 4,0
3 Входное напряжение низкого уровня, В	$U_{IL}$	0,0	0,4	-0,4	-
4 Входное напряжение высокого уровня, В	$U_{IH}$	( $U_{CC}-0,4$ )	$U_{CC}$	-	$U_{CC}+0,4$ , но не более 4,0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	

ГАВЛ.431268.016Д1

Лист

10

*Окончание таблицы 2*

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквен- ное обозначе- ние парамет- ра	Предельно- допустимый режим		Предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
5 Выходной ток низкого уровня, мА	I <sub>OL</sub>	-	12,0	-	24,0
6 Выходной ток высокого уровня, мА	I <sub>OH</sub>	-	12,0	-	24,0
7 Емкость нагрузки, пФ	C <sub>L</sub>	-	150,0	-	250,0

### НАДЕЖНОСТЬ

Наработка до отказа в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых АЕНВ.431260.290ТУ, должна быть не менее 140 000 ч при температуре окружающей среды не более  $(65 + 5) ^\circ\text{C}$  и не менее 200 000 ч в облегченном режиме при  $U_{CC} = 3,0 \text{ В} \pm 5 \%$ , выходные токи  $I_{OL}$ ,  $I_{OH}$  не более 50 % от предельно-допустимых значений, установленных в таблице 2.

Гамма – процентный срок сохраняемости ( $T_{\text{cy}}$ ) микросхем при  $\gamma = 99 \%$  при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплексе ЗИП, должен быть – 25 лет. Требования к показателям безотказности действуют в пределах срока службы  $T_{\text{сл}}$ , устанавливаемого численно равным  $T_{\text{cy}}$ .

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
1384	Дубль			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.016Д1	Лист
						11

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на микросхемы должен быть следующим:

- при включении на микросхемы сначала подается напряжение питания  $U_{CC}$ , а затем входные напряжения  $U_I$ , или одновременно;
- при выключении напряжение питания  $U_{CC}$  снимается последним или одновременно с входными напряжениями  $U_I$ .

Допускается работа микросхем при ёмкости нагрузки  $C_L$  до 250 пФ. При этом динамические параметры не гарантируются.

Неиспользуемые выводы микросхем допускается подключать к шине общего вывода GND (0 В) или к шине напряжения питания  $U_{CC}$ .

Допустимое значение потенциала СЭ – не более 2000 В при использовании стандартных периферийных ячеек и не более 1000 В при использовании периферийных ячеек без верхнего защитного диода, что указывается в карте заказа.

Нумерацию, обозначение, наименование выводов, дополнительные указания к этапу разработки аппаратуры приводят в картах заказа.

Рекомендуется установку и крепление микросхем на платы проводить в соответствии с рисунком 5. Вид формовки микросхем в соответствии с рисунком 6 для микросхемы 5529TP054 и рисунком 7 для микросхемы 5529TP054A.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре операциями пайки по ОСТ 11 073.063 при установке их на некерамические платы. Допустимое количество исправлений дефектов пайки отдельных выводов микросхемы – не более двух.

Способ установки микросхем на платы и их демонтажа должен обеспечивать отсутствие передачи усилий, деформирующих корпус.

Рекомендуется начинать пайку с выводов  $V_{CC}$  и GND (0 В). Пайку остальных выводов разрешается проводить в любой последовательности.

Устанавливать и извлекать микросхемы из контактных приспособлений, а также производить замену микросхем необходимо только при снятии напряжений со всех выводов микросхемы.

В непосредственной близости между выводами  $V_{CC}$  и выводами GND (0 В), указанными в картах заказа, должны быть подключены керамические конденсаторы

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подл. и дата
5529	Дз. АС. 26			

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата	ГАВЛ.431268.016Д1	Лист
						12

емкостью не менее 0,3 мкФ и рабочим напряжением не менее 10 В. Необходимое количество и номиналы конденсаторов определяются разработчиком аппаратуры.

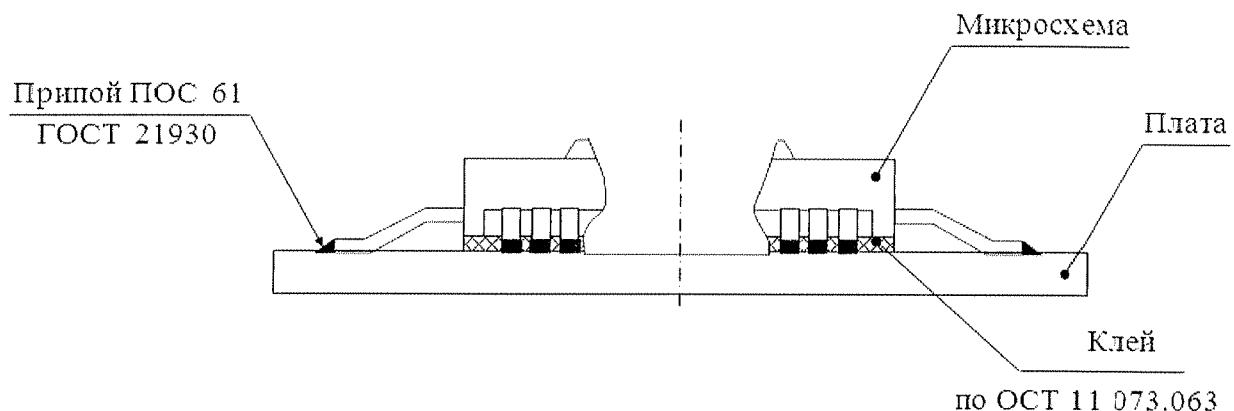


Рисунок 5 – Пример установки и крепления микросхем 5529TP054, 5529TP054A на плате

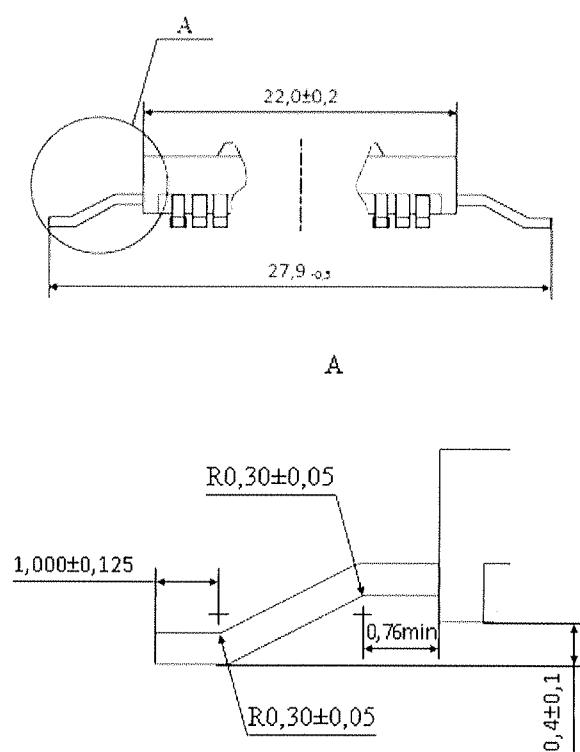
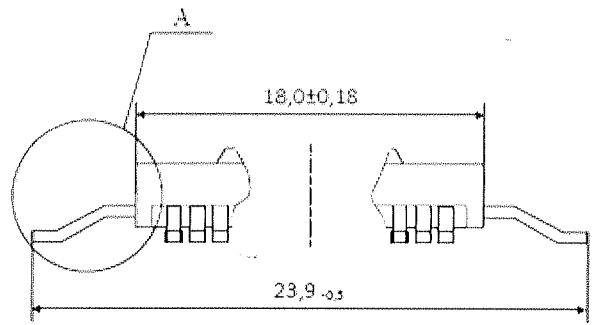


Рисунок 6 – Рекомендуемый вид формовки и обрезки выводов микросхемы 5529TP054

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ГУРЧ	Д/д. 0.16			



A

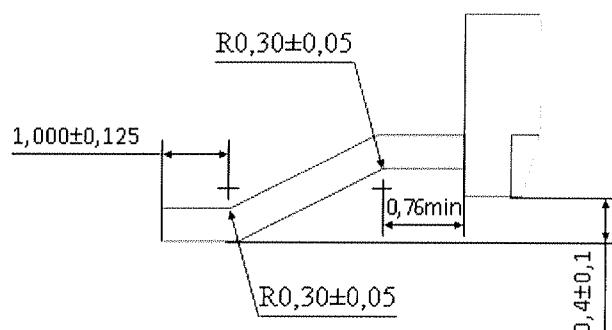


Рисунок 7 – Рекомендуемый вид формовки и обрезки выводов микросхемы  
5529TP054А

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
13274	Дж. А. Ильин			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.016Д1	Лист
						14

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

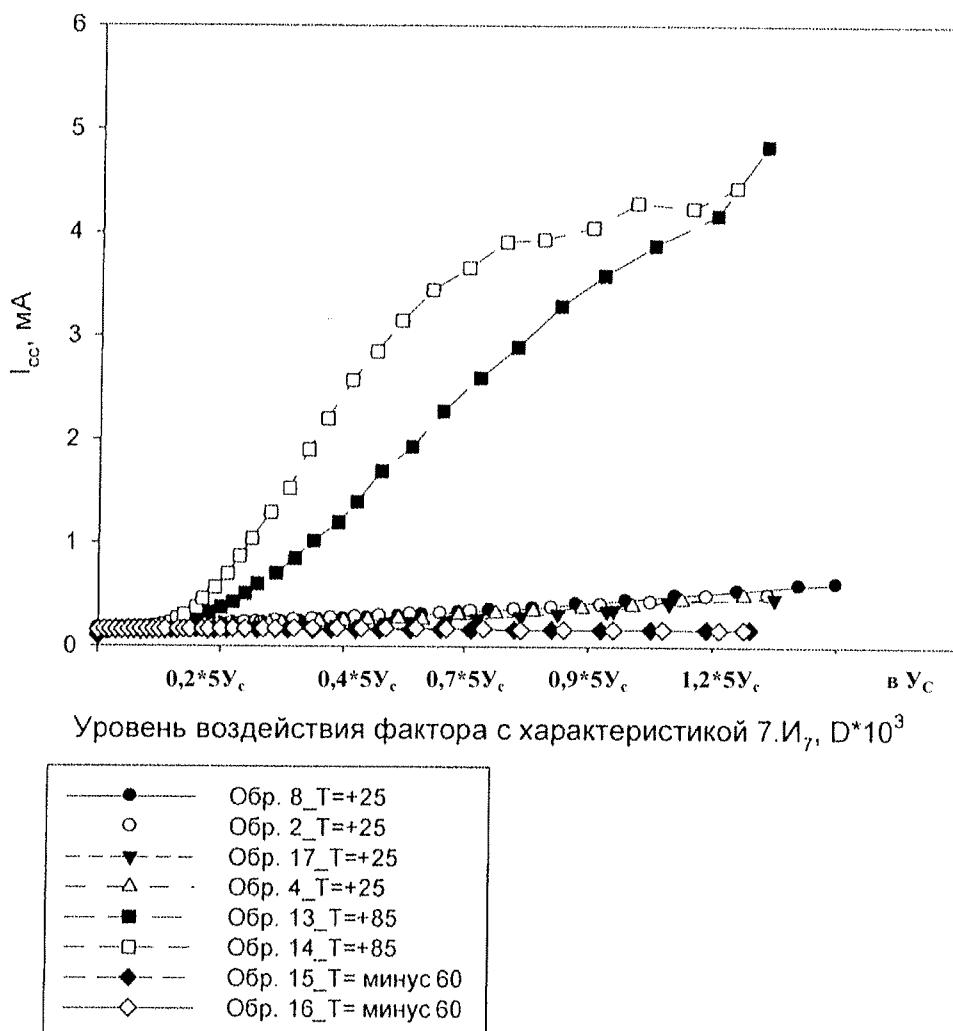


Рисунок 8 – Типовая зависимость тока потребления микросхем в статическом режиме I<sub>CC</sub> от значения характеристики 7.И7 для микросхем, реализованных на БК 5529ТР054

Инв. № подл.	Подг. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
11387	Документ			

ГАВЛ.431268.016Д1

Лист

15

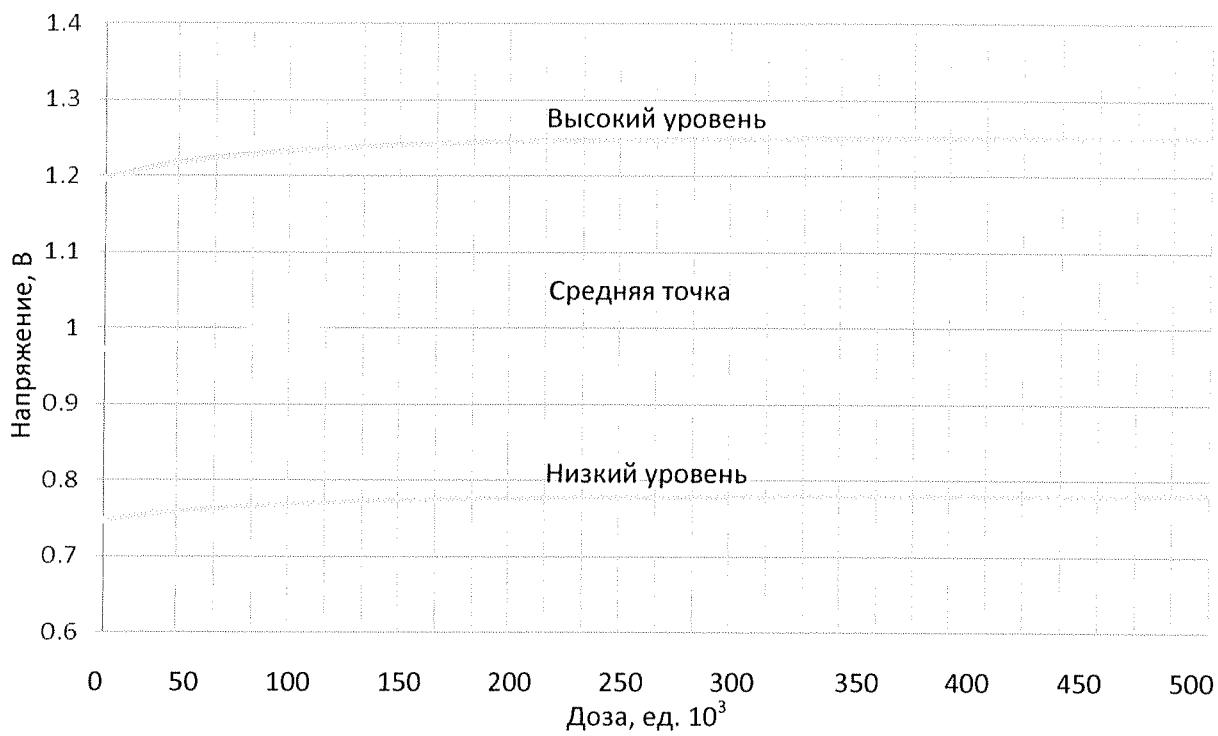


Рисунок 9 – Зависимости уровней выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 2,7$  В

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
14424	Лит. В. И.			

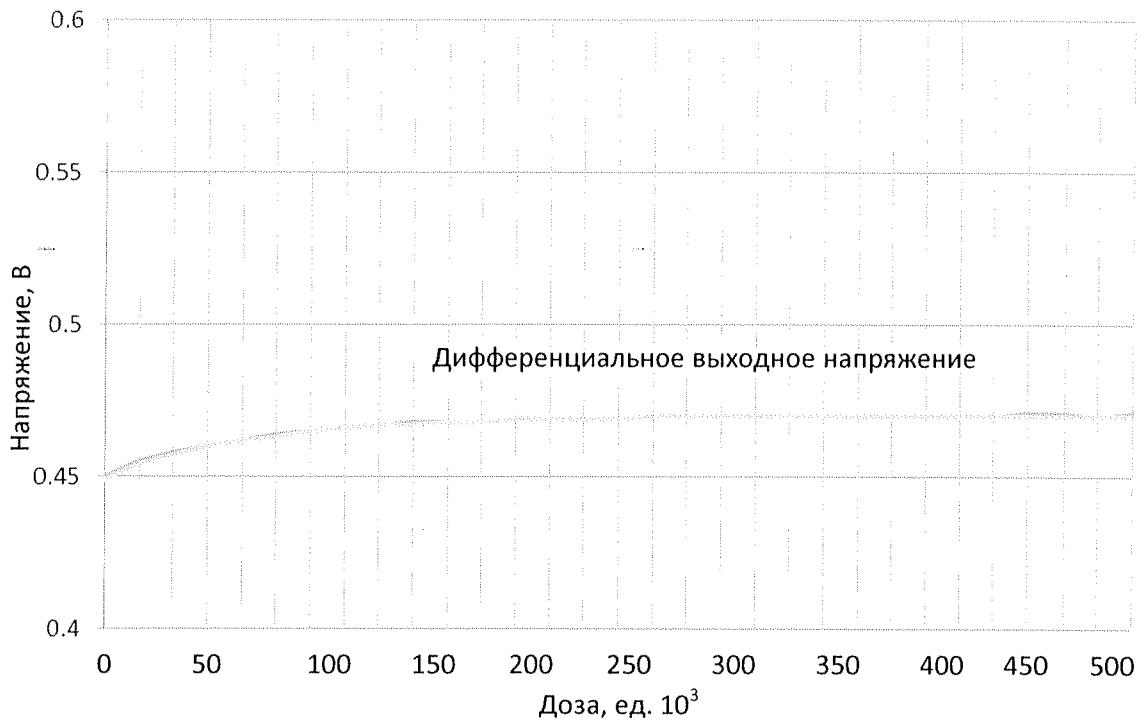


Рисунок 10 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 2,7$  В

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1394	27.02.06			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.016Д1	Лист
						17

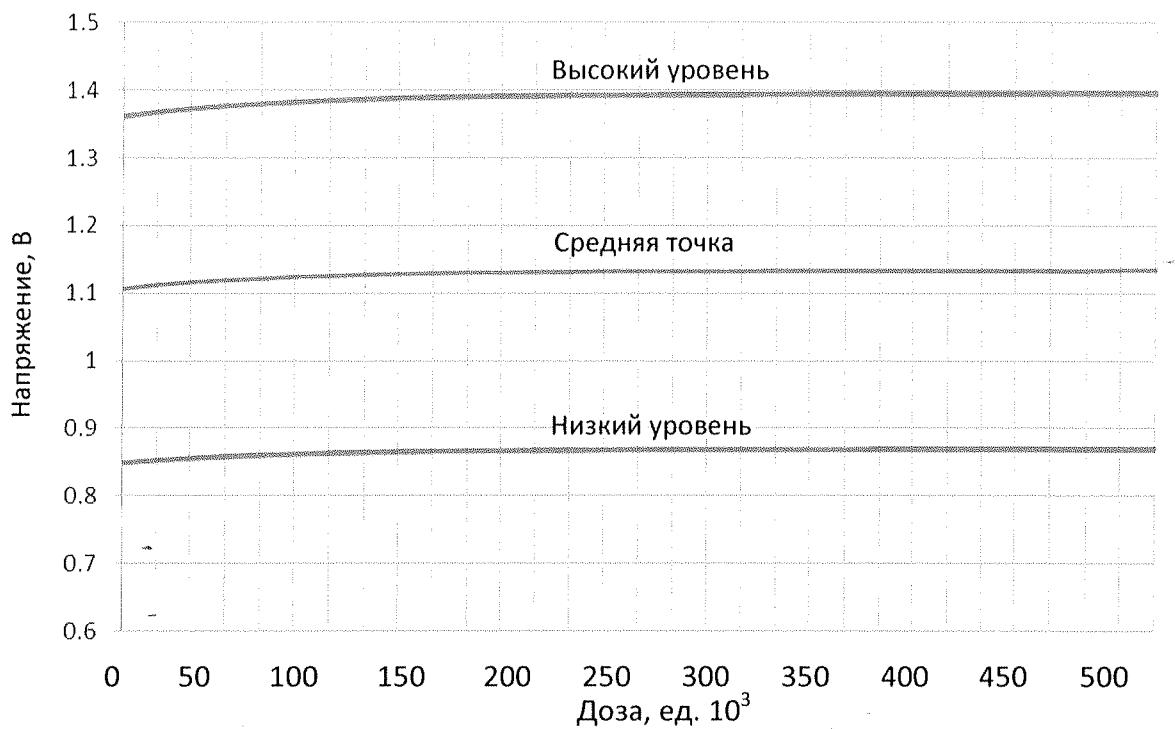


Рисунок 11 – Зависимости уровней выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,0$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ГУР	Дир. АО «Ле.			

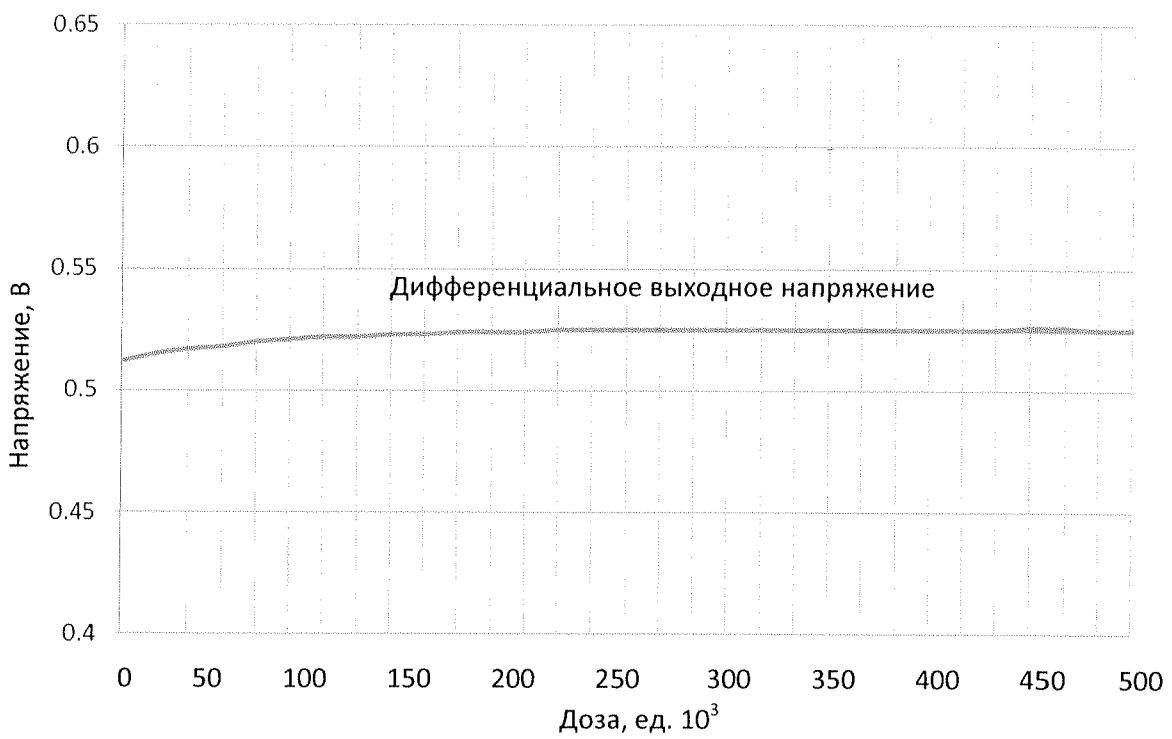


Рисунок 12 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,0$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1384	<i>Алехин А. А.</i>			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.016Д1

Лист

19

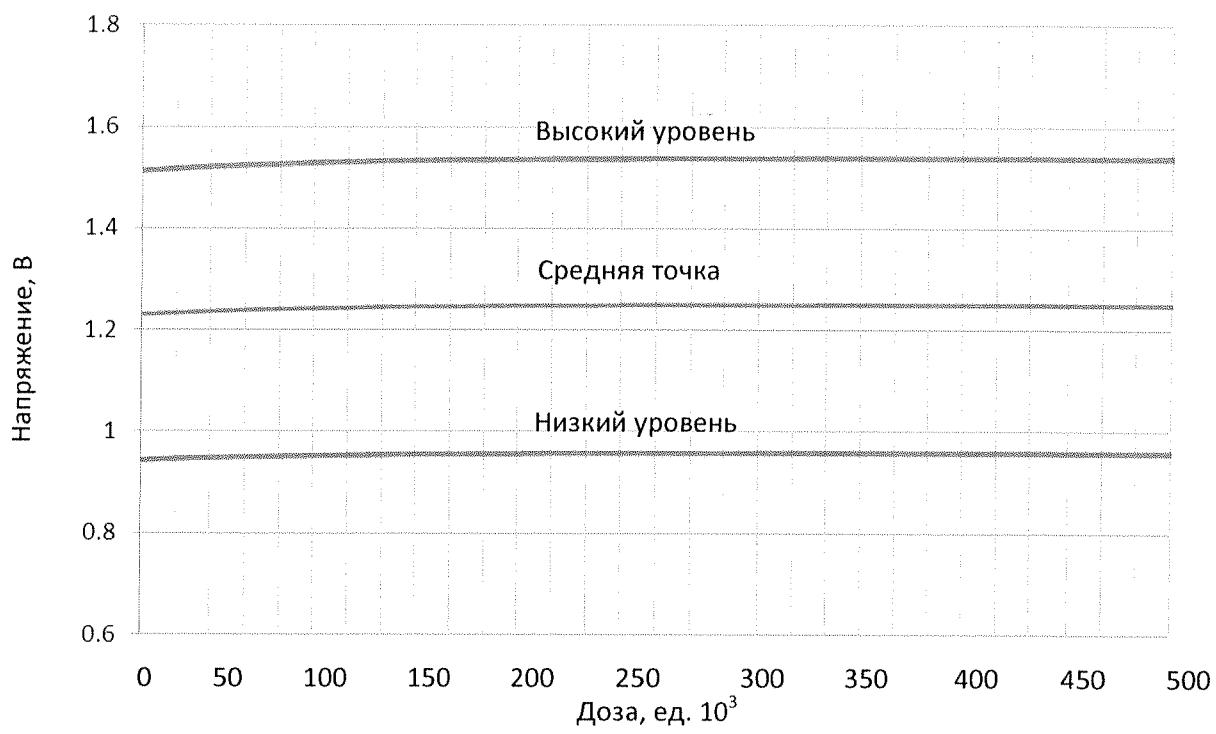


Рисунок 13 – Зависимости уровней выходного сигнала M–LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,3$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм. 17/07	Лист 1/1			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.016Д1

Лист

20

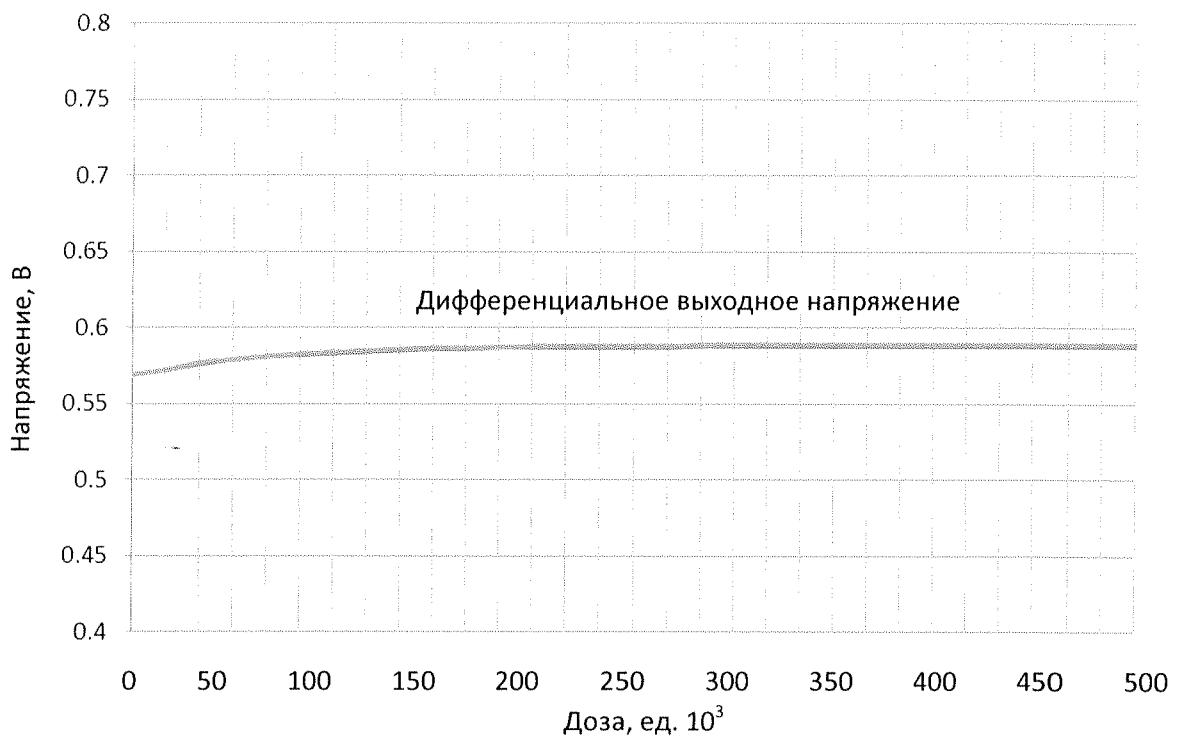


Рисунок 14 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,3$  В

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ИЧУ	Диф. вх.д.э.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.016Д1

Лист  
21

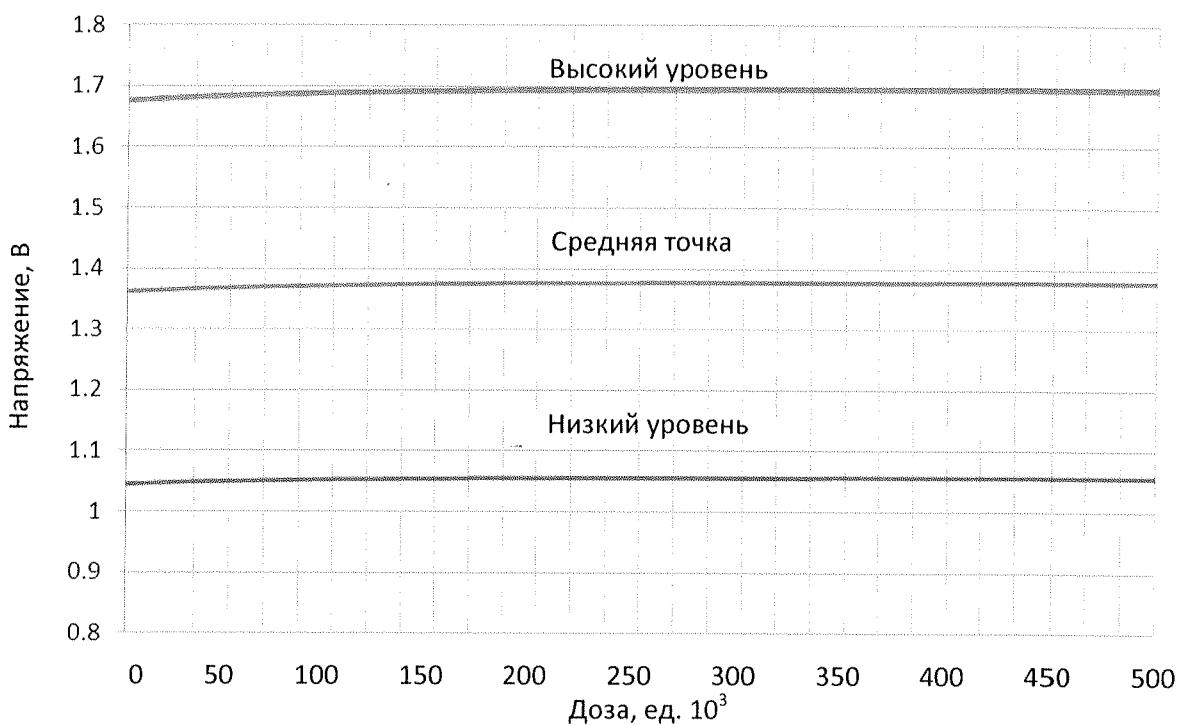


Рисунок 15 – Зависимости уровней выходного сигнала M-LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,63$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1484	Лебедев			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.016Д1

Лист

22

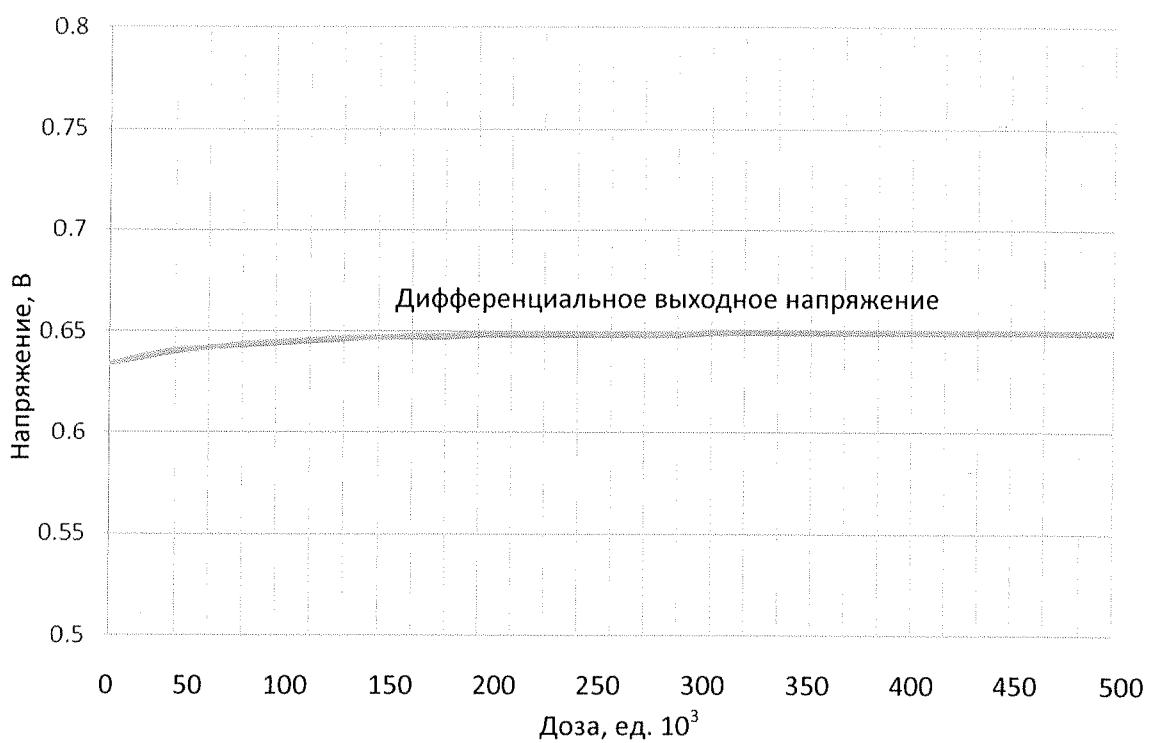


Рисунок 16 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,63$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1774	<i>Dif. output</i>			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.016Д1

Лист

23

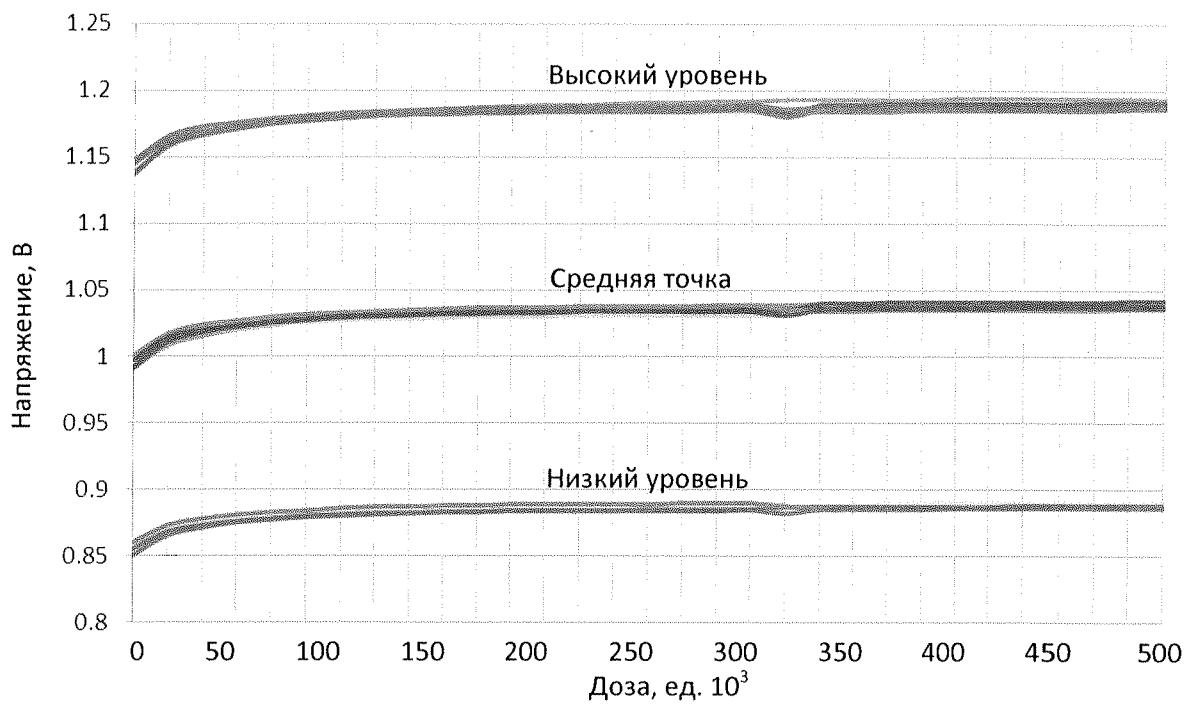


Рисунок 17 – Зависимости уровней выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 2,7$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ГАВЛ	Окт 2012г.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.016Д1

Лист  
24

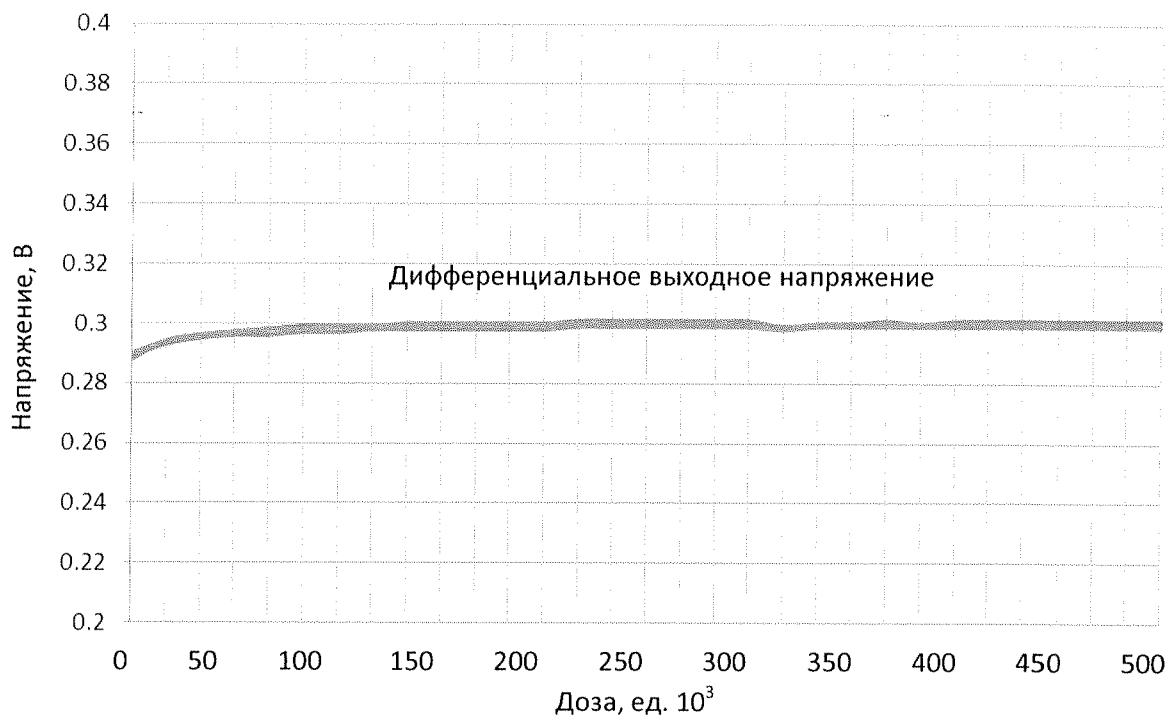


Рисунок 18 – Зависимости дифференциального выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 2,7$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
13/24	Лит. № 0.0. №.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.016Д1

Лист

25

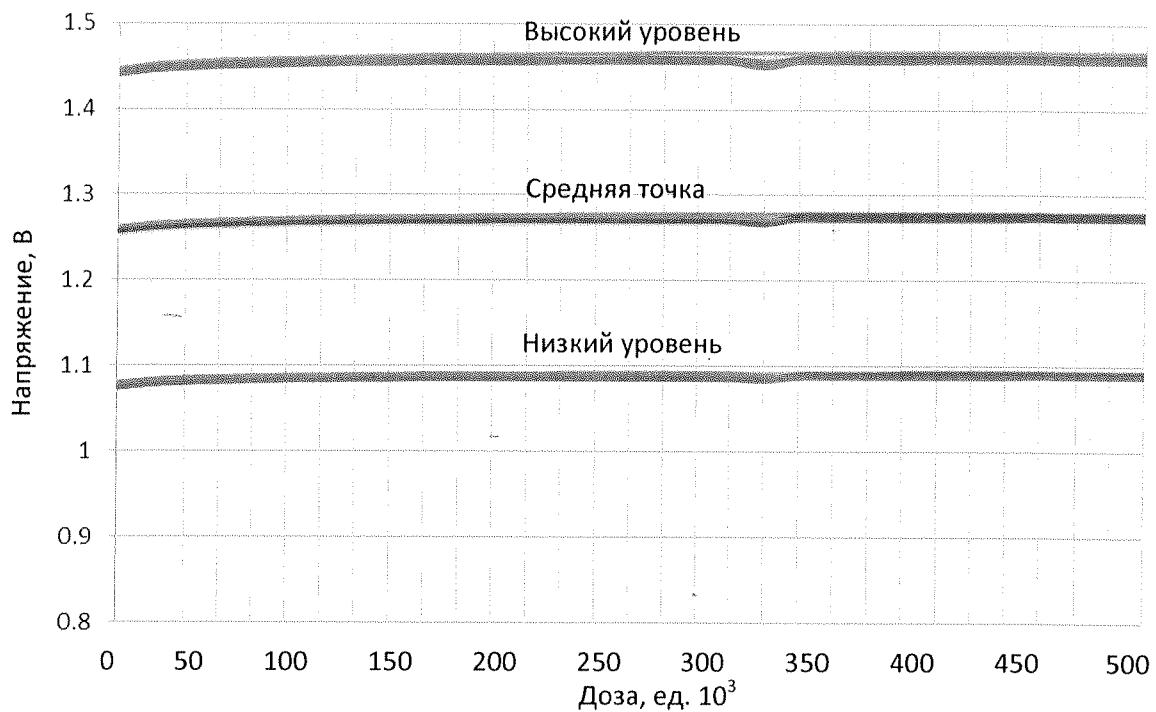


Рисунок 19 – Зависимости уровней выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,3$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. №	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм. 126	Лист 126				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.016Д1	Лист
						26

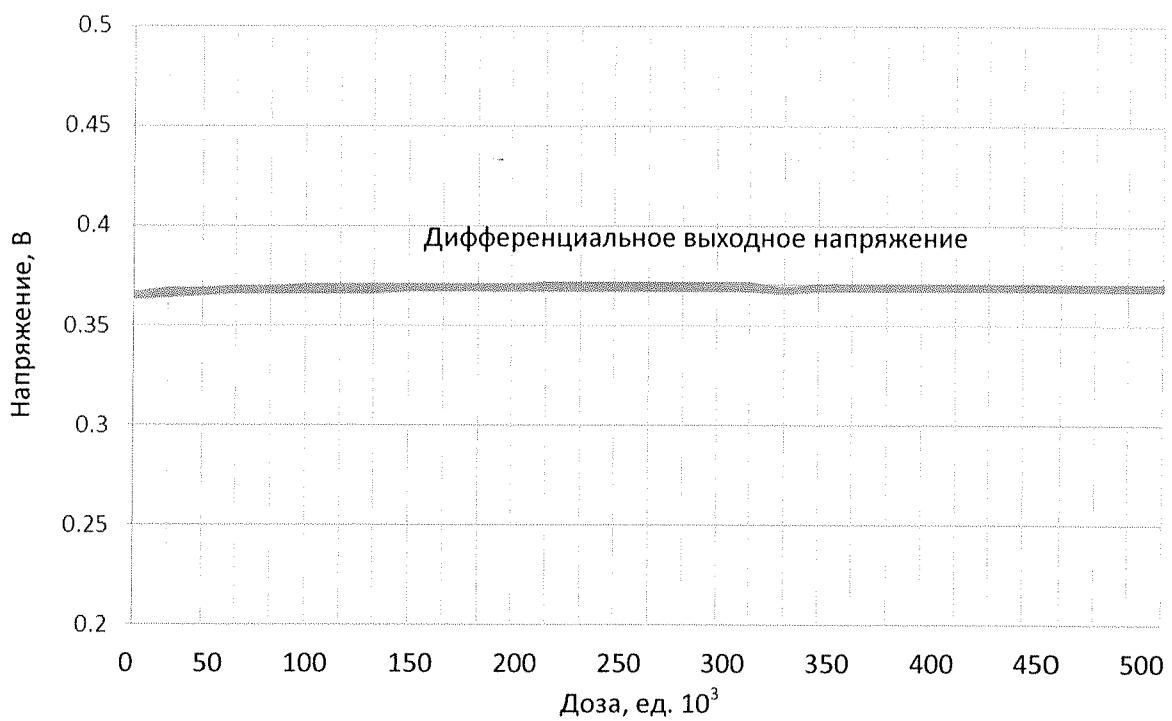


Рисунок 20 – Зависимости дифференциального выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,3$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ИМРЧ	Арт. А. А.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.016Д1

Лист

27

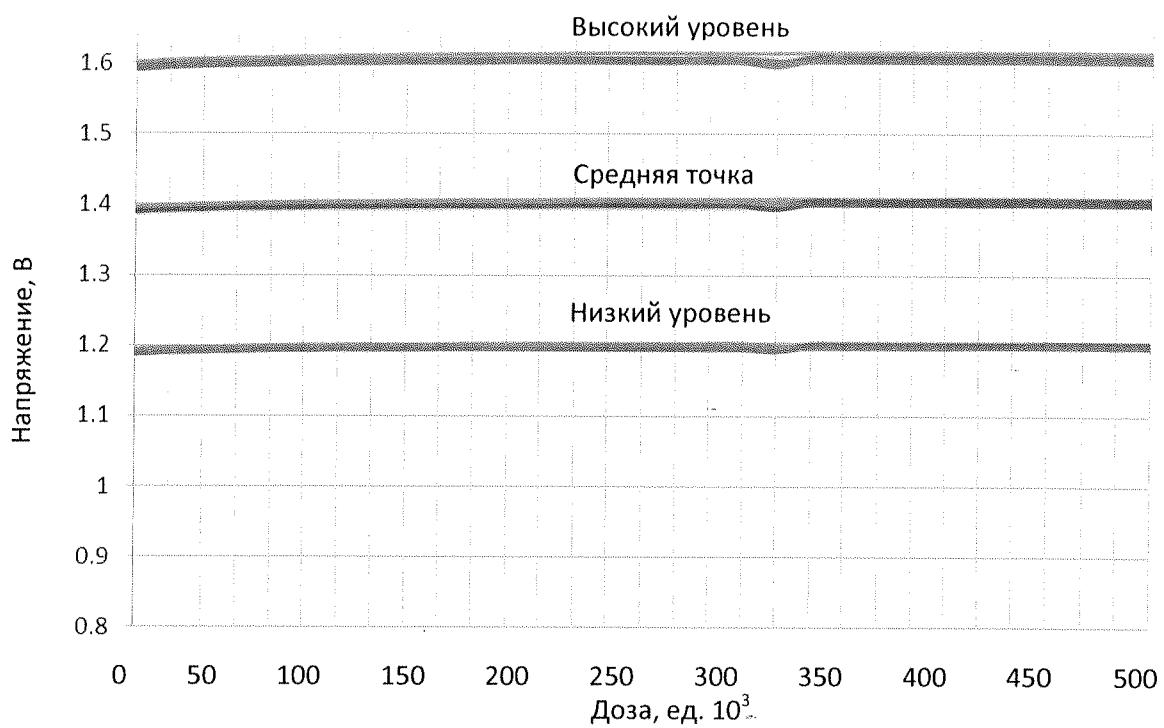


Рисунок 21 – Зависимости уровней выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,63$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
12284	24.02.2010			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.016Д1	Лист
						28

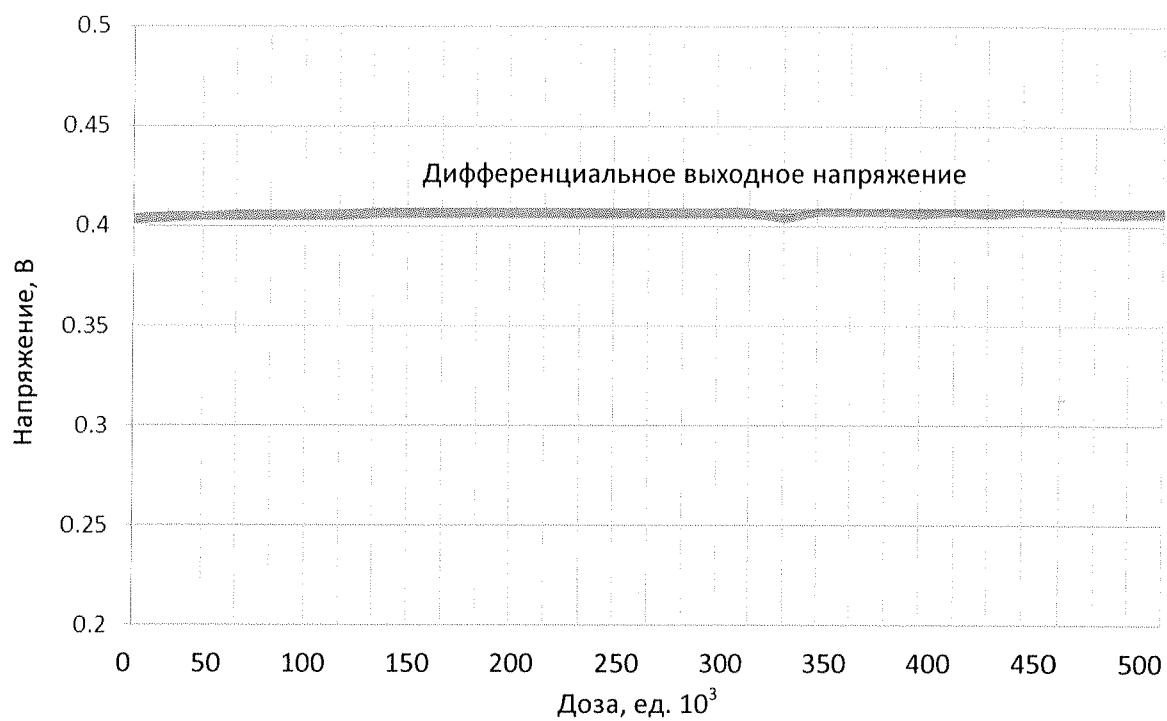


Рисунок 22 – Зависимости дифференциального выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при  $V_{CC} = 3,63$  В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ГУРЧ	Лит. №: 0.20.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.016Д1

Лист  
29

## Лист регистрации изменений

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
12345	Софья Ильинская			

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц)	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.016Д1				Лист
									30